

## 明新學校財團法人明新科技大學 函

地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號  
聯絡人：何宗穎  
電子信箱：zyho@must.edu.tw  
聯絡電話：(03)5593142分機3270  
傳真電話：(03)5595142

受文者：國立澎湖科技大學

發文日期：中華民國113年11月25日  
發文字號：明新（半）字第1130013365號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：附件如說明一（1131201975\_2\_ATTCH2.png、1131201975\_1\_ATTCH1.pdf）

主旨：有關本校辦理113學年度教師產業研習「半導體封裝製程與實務應用培訓營」培訓課程，請轉知貴校工程專業領域之教師報名參加，活動資訊詳如說明，請查照。

說明：

- 一、旨揭培訓課程由專家學者與業師共同授課，講授封裝技術演變所衍生的專業知識、實務技能及異質整合先進封裝的發展趨勢。在實務應用使用晶圓切割機、固晶機、打線機及QFN自動化設備。先藉由設備實務操作及製程參數設定的訓練，了解封裝的基礎製程，再透過機台實務問題導入，讓學員在企業顧問的經驗分享下，能針對實務痛點進行專家提點、策略思索、解決方案及預防措施等程序，了解解決問題的要訣，檢附研習課程之活動簡章（附件1）及活動海報（附件2）。

二、研習相關資訊：

（一）本研習課程分兩梯次研習時段：

- 1 . 第一梯次：114年1月13日（星期一）至114年1月24日

(星期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

2 . 第二梯次：114年6月30日(星期一)至114年7月11日

(星期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

(二)研習地點：本校逢喜樓209教室、半導體封裝測試類產線基地。

(三)參加培訓人數40人(名額有限滿額為止)。

三、報名方式：

(一)報名時間：即日起至114年1月8日

(二)報名網址：<https://forms.gle/diykgwJHbWzRNGDi8>

四、報名洽詢：本校半導體學院類產線計畫辦公室何宗穎助理，電話：(03)5593142分機3270

正本：各公私立高級職業學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、電子工程系、產學及技術移轉中心

